

● 1-Click見積

● 見積もり結果表示

印刷する

設計サービス	
日数	6日(部品配置期間4日 + 配線期間2日)
費用	¥127,500
設計サービス小計	¥127,500

出荷予定日	2012/09/28(金) (2012/09/20 18:00まで にご注文いただいた場合)
お届け予定日	-
小計	¥127,500
消費税	¥6,375
合計	¥133,875

見積費用の詳細については 設計見積基準書の[1.3.「新規設計」価格見積り基準][1.4.「新規設計」納期見積り基準]、納期の詳細については 営業カレンダーを参照ください。

※1click見積は正式なお見積りとはなりません。「注文手続に進む」をクリックし、見積登録までお進みください。

為替変動などの影響により予告無く見積価格は流動いたします。

※イニシャル費用ありコースのイニシャル費用は、初回製造時のみ発生します。

※海外祝日などに伴う製造工場の休業で、お見積結果が異なる場合がございます。詳細は 営業カレンダー をご参照ください。

※天候による輸送機の遅延や突発的な輸送機の機材故障などによりご配達に遅れが生じる可能性がございます。

発生時は、ハンドキャリー便、国内バイク便などの活用により納期遅延が発生しないよう最大限の努力をさせていただきます。

見積条件

基板種類	リジット基板	外形寸法	200.0 mm× 100.0 mm
構成層数	4層		
最小パターン幅/間隔	0.127mm【標準】	最小穴径/ランド径	φ0.3/0.6mm【標準】
レジスト印刷	両面に塗る	シルク印刷	L1面
特性インピーダンス	指定なし【標準】		
板厚	1.6mm【標準】	端面スルーホール	なし
銅箔厚み	内層35μ外層18μ【標準】	板材	FR-4【標準】
ULマーク	なし【標準】	長穴	なし
CAD選択	CAD指定なし		
ピン数	500ピン(ピン単価:¥195)	回路図の支線形態	回路図+ネットリスト
パターンの制限配線	なし	高周波回路	なし
高電圧・高電流を扱う回路	なし	アナログ回路	あり
外形が特殊な基板	なし	シールドに関する処理	なし
BGA、CSPを搭載する基板	なし	部品高さ制限の指示	なし
		シルクに関する処理	なし